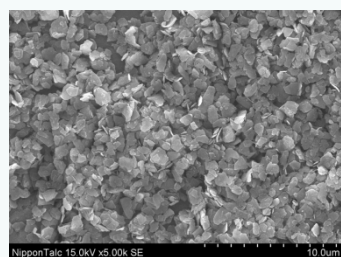


高機能化・軽薄短小化を支える

「電子部品向け 機能材料」特集



世界最小タルク 「NANO ACE」

板状形状を維持したまま超微粒子化、最大粒子径が調整可能なタルク

日本タルク(株)



アルミニウム繊維

ウェアラブルデバイス用の導電性の高いアルミニウム繊維

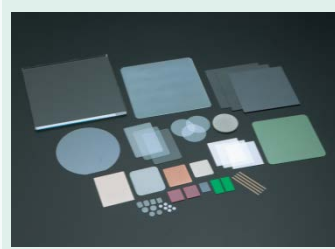
韓国材料研究所



「UENO LCP」

誘電特性に優れる、電子部品・微細コネクタ・モータ用途向けLCP。

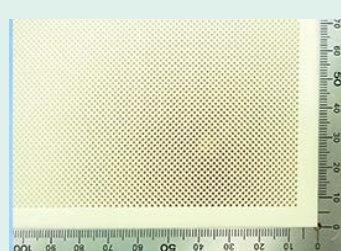
上野製薬(株)



電子・光学部品材料の加工サービス

加工から検査・測定まで、スピードと柔軟性をもって一貫して提供

セラテックジャパン(株)



ファインセラミックス

品質安定と高耐久性を備えるため、電子部品製造時の焼成用セッターとして使用

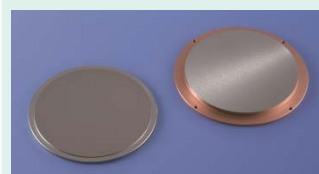
井前工業(株)



銅銀合金

銅よりも引張強度が強いため、導電性・屈曲性が求められる箇所に最適

昭和電線ケーブルシステム(株)



スパッタリングターゲット

スパッタリング法に用いられる材料で、金属・合金、セラミックスをご希望の組成・形状にて提供

(株)高純度化学研究所



Semco各種容器

半導体・電子部品向けに色やサイズなど豊富なラインナップで、容器及びディスペンシングシステムを提供

ピーピージー・ジャパン(株)



微粒化装置 「ナノヴェイタシステム」

均一塗布が可能のため、ディスプレイや二次電池・正極材の絶縁性を上げるのに最適

吉田機械興業(株)



ドライ洗浄システム 「QuickSnow」

ミクロンオーダー異物のドライ洗浄。精密部品や基板表面の洗浄に最適

エア・ウォーター(株)



ハイエンド分散機 「レボミル」

超ソフト分散からハード分散まで高流量での運転が可能のため、電子部品の微粒子化が可能

浅田鉄工(株)



特殊環境下での物性評価

高温高湿環境下などでの、機械物性、硬化物性、電気特性、ガス透過性を評価

(株)三井化学分析センター

※2019年3月19日現在。順不同。出展社名、製品などは当日変更となる可能性がございます。あらかじめご了承ください。

上記以外にも、多数の電子部品向け最新技術が出展！ぜひご来場ください。 招待券のお申込みはこちら